

1.重要提示  
半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简称:惠州中京电子科技股份有限公司

股票简称	中京电子	股票代码	002579
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式			
董事会秘书	黄晋勇	证券事务代表	
姓名	傅迪如		
电话	0752-2288573	0752-2288573	
传真	0752-2288573	0752-2288573	
电子信箱	zqsb@zjoepech.com	huangjy@zjoepech.com	

2.主要财务数据及股东变化  
(1)主要财务数据  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	226,245,387.65	202,398,113.76	11.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,245,339.89	4,675,799.45	12.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,486,163.89	4,478,167.09	0.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,621,180.93	13,967,656.32	4.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	0.02	0.02	0.00%
归属于上市公司股东的总资产(元)	0.86%	0.79%	0.08%
总资产(元)	897,796,560.02	801,126,044.84	12.07%
归属于上市公司股东的总资产(元)	608,095,462.17	608,132,769.52	0.00%

(2)前10名普通股股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
深圳市中微投资管理发展有限公司	境内非国有法人	31.92%	74,372,308	0	
香港中京电子投资有限公司	境内自然人	23.71%	55,405,128	0	
无疆投资有限公司	境内非国有法人	1.16%	2,710,000	0	
中微国际控股有限公司	境内非国有法人	0.75%	1,810,000	0	
安能信(中国)投资有限公司	境内非国有法人	0.77%	1,789,743	0	
中微国际控股有限公司	境内非国有法人	0.75%	1,748,679	0	
中微国际控股有限公司	境内非国有法人	0.70%	1,632,207	0	
张克江	境内自然人	0.64%	1,505,363	0	
王萍	境内自然人	0.49%	1,140,000	0	
交银国际-香港天利-天利投资有限公司	境内非国有法人	0.43%	1,003,971	0	

(3)前10名优先股股东持股情况表  
 适用  不适用  
公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
 适用  不适用  
公司报告期控股股东未发生变更。

3.管理层讨论与分析  
一、概述  
2014年上半年,整体经济环境已趋于改善,市场预期有所好转,世界经济开始温和复苏,国内经济虽处于深层结构调整,但仍表现出较强的增长态势。随着智能手机、平板电脑、可穿戴设备等消费电子类产品的市场的高速增长,中高端PCB市场在巨大的发展空间,公司准确把握及时地推出市场反应、中高端PCB市场,同时积极拓展布局PCB市场,丰富产品结构,扩展产品领域,为公司将来占领中高端PCB市场奠定了坚实基础。

报告期内,公司产销保持持续增长态势,实现营业收入2,624.54万元,同比增长11.78%;实现营业利润529.63万元,同比增长0.41%;实现利润总额618.94万元,同比增长12.39%。实现归属于上市公司股东的净利润524.53万元,同比增长12.18%。报告期内,公司实现收入与净利润的平稳增长,财务状况良好,公司竞争力进一步提升,各项经营指标基本达成,表现如下:

重点项目及重点项目进展情况:报告期内,公司董事会和管理层积极组织和推进投资项目(新型PCB产业建设项目)的推进,项目进展顺利,目前部分制程处于试运营阶段。印制电路板(PCB)产业项目经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,项目进展顺利,公司已于2014年6月正式开工建设,项目建成后将为公司新增产能7000万平方米用于智能终端产品生产,5000万平方米用于中京办公、11000平方米预留智能终端产能,剩余部分用于公司原有业务整合,具体业务整合方案尚需管理层进一步论证。

市场开发方面报告期内公司整合有效资源,通过多元化的营销渠道,稳定客户订单,加大市场拓展力度,及时调整营销策略,全面提升销售能力,进一步稳固市场占有率。以“客户满意、长期经营”为目标,积极与客户内部交流,探索客户需求与公司的目标相结合,获得多家客户的技术支持,进入多家客户合格供应商名录,产品应用新客户,目前HDI产品客户开发工作已取得实质性进展,通过持续的交期、质量改进,提高客户的满意度。

研发方面,公司经过多年的发展积累,拥有雄厚的研发制造能力。公司始终重视研发,技术人员培养和引进,储备多名研发骨干,水平过硬的核心团队,拥有多项自主知识产权。截止报告期末,累计设计专利授权已达18项,其中8项发明专利在《印制电路板信息》等行业权威杂志发表,已发表专利3项,累计已发表专利26项。上述研究成果的取得进一步增强了公司的核心竞争力,巩固了行业技术领先地位,为实施公司中长期战略规划目标和实现可持续发展提供了坚实保障。

经营管理方面报告期内,公司不断加强产能提升、品质管控,供应链及管理平台的充分整合和利用,全面改善员工的工作积极性和工作满意度,持续提升产品质量,上述措施促进了公司持续健康的发展态势。报告期内,公司董事会审议通过,以终端产品为主体的战略目标和 释放收购兼并优质企业,实现终端领域实现公司跨越式发展的发展战略,公司第二届董事会第二十次会议审议通过,公司与广东乐源数字技术有限公司(以下简称“乐源数字”)及其控股股东六平签署《增资暨股权转让协议》以下简称“乐源协议”),公司以人民币3,000万元向乐源数字进行增资,并以人民币3,000万元受让六平持有的乐源数字10%的股权。本次对外投资完成后,公司将持有乐源数字20%的股权。乐源数字作为一家领先的智能可穿戴产品一体化解决方案提供商,有关详情及进展见公司临时信息披露。根据董事会关于该子公司经营管理的决议,公司将在新的发展领域,围绕智能终端、发展智能软硬件系统提供信息服务。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司与广东乐源数字有限公司前期达成的协议,公司以广东乐源数字有限公司合作投资方式,该子公司名称暂定为“惠州中微国际智能科技有限公司”(以下简称“中微国际”)名称暂定名称为“中微国际”,该子公司注册资本为5000万元人民币,其中公司出资金额为3500万元,占比比例为70%;广东乐源数字有限公司出资金额为1500万元,占比比例为30%。该子公司将承担已建成的中微国际与广东乐源数字有限公司合作投资的年产300万只智能终端产品项目。

二、主营业务分析  
本公司主营业务为新型电子元器件(高密度印制电路板)的研发、生产和销售,产品主要应用于消费电子、网络通信、电脑周边、汽车电子和工业控制等领域。  
报告期内,公司实现营业收入2,624.54万元,比上年同期增长11.78%;实现利润总额618.94万元,比上年同期增长12.39%;实现净利润524.53万元,比上年同期增长12.18%。

主要财务数据同比变动情况表

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	226,245,387.65	202,398,113.76	11.78%	
营业成本	193,547,576.64	174,500,937.37	10.80%	
销售费用	4,922,127.70	3,564,210.29	38.10%	主要系本期加大业务开拓力度,销售费用增加所致。
管理费用	23,723,844.36	21,545,472.76	12.39%	主要系本期研发投入增加所致。
财务费用	-2,318,970.33	-2,371,507.47	-2.22%	主要系本期理财产品收益增加所致。
所得税费用	944,079.77	831,097.44	13.59%	
研发投入	7,924,130.64	7,612,985.98	4.00%	
经营活动产生的现金流量净额	14,621,180.93	13,967,656.32	4.68%	
投资活动产生的现金流量净额	-34,342,019.28	-18,016,730.05	90.61%	主要系报告期内支付收购PCB项目款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	66,604,819.28	-1,075,375.50	1,049.41%	主要系本期新增发行可转债所致。
现金及现金等价物净增加额	46,913,018.65	-11,144,292.48	520.96%	主要系报告期内新增借款所致。
营业税金及附加	954,756.22	707,656.13	34.92%	主要系本期增值税附加增加所致。
资产减值损失	324,779.62	-423,027.26	176.77%	主要系本期计提坏账准备增加所致。
营业外收入	1,215,920.00	500,007.94	117.13%	主要系本期政府补助增加所致。
营业外支出	199,913,706.79	210,827,039.73	-24.15%	
投资收益	12,921,820.78	9,944,817.20	29.94%	主要系报告期内理财产品收益增加所致。
资产减值	18,260,678.83	2,945,257.14	530.00%	主要系本期计提坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	460,500.00	2,049,333.35	-77.53%	主要系报告期内理财产品收益增加所致。
其他综合收益	8,658,315.30	3,016,084.06	187.07%	主要系报告期内支付收购PCB项目款项所致。
其他流动资产	5,132,457.24		100.00%	主要系本期新增发行可转债所致。
在建工程	297,365,113.59	190,351,811.00	56.22%	主要系本期新增发行可转债所致。
短期借款	65,000,000.00		100.00%	主要系本期新增发行可转债所致。
应付账款	77,279,833.71	57,487,638.05	34.43%	主要系本期应付账款增加所致。
预收账款	149,154.64	254,170.14	-41.46%	主要系本期预收账款减少所致。
应收账款	1,387,964.73	2,176,858.29	-36.07%	主要系本期应收账款减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动  
 适用  不适用  
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况  
 适用  不适用  
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况  
报告期内,公司严格按照2014年上半年的既定发展战略和经营计划,较好地完成了上半年的营业收入、利润等目标任务。

2.根据募集资金投资的工作,年产36万平方米的高密度互连(HDI)印制电路板项目(新型PCB产业项目)已于7月下旬分期进入试产阶段。

3.年产36万平方米的柔性印制电路板(FPCB)建设项目经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司董事会决定将印制电路板(PCB)产业项目“形成的”厂房建筑面积为7000平方米用于智能终端产品生产,5000平方米用于中京办公、11000平方米预留智能终端扩展用途,剩余部分用于公司原有业务的整合。本次变更FPCB建设项目即指此情况。

三、主要业务和构成情况

	营业收入	营业成本	毛利润	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利润比上年同期增减
分行业						
印制电路板	221,812,817.86	193,342,578.64	12,489,239.22	11,889	10,809	0.86%
分产品						

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动  
 适用  不适用  
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况  
 适用  不适用  
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况  
报告期内,公司严格按照2014年上半年的既定发展战略和经营计划,较好地完成了上半年的营业收入、利润等目标任务。

2.根据募集资金投资的工作,年产36万平方米的高密度互连(HDI)印制电路板项目(新型PCB产业项目)已于7月下旬分期进入试产阶段。

3.年产36万平方米的柔性印制电路板(FPCB)建设项目经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司董事会决定将印制电路板(PCB)产业项目“形成的”厂房建筑面积为7000平方米用于智能终端产品生产,5000平方米用于中京办公、11000平方米预留智能终端扩展用途,剩余部分用于公司原有业务的整合。本次变更FPCB建设项目即指此情况。

三、主要业务和构成情况

	营业收入	营业成本	毛利润	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利润比上年同期增减
分行业						
印制电路板	221,812,817.86	193,342,578.64	12,489,239.22	11,889	10,809	0.86%
分产品						

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动  
 适用  不适用  
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况  
 适用  不适用  
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况  
报告期内,公司严格按照2014年上半年的既定发展战略和经营计划,较好地完成了上半年的营业收入、利润等目标任务。

2.根据募集资金投资的工作,年产36万平方米的高密度互连(HDI)印制电路板项目(新型PCB产业项目)已于7月下旬分期进入试产阶段。

3.年产36万平方米的柔性印制电路板(FPCB)建设项目经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司董事会决定将印制电路板(PCB)产业项目“形成的”厂房建筑面积为7000平方米用于智能终端产品生产,5000平方米用于中京办公、11000平方米预留智能终端扩展用途,剩余部分用于公司原有业务的整合。本次变更FPCB建设项目即指此情况。

三、主要业务和构成情况

	营业收入	营业成本	毛利润	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利润比上年同期增减
分行业						
印制电路板	221,812,817.86	193,342,578.64	12,489,239.22	11,889	10,809	0.86%
分产品						

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动  
 适用  不适用  
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况  
 适用  不适用  
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况  
报告期内,公司严格按照2014年上半年的既定发展战略和经营计划,较好地完成了上半年的营业收入、利润等目标任务。

2.根据募集资金投资的工作,年产36万平方米的高密度互连(HDI)印制电路板项目(新型PCB产业项目)已于7月下旬分期进入试产阶段。

3.年产36万平方米的柔性印制电路板(FPCB)建设项目经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司董事会决定将印制电路板(PCB)产业项目“形成的”厂房建筑面积为7000平方米用于智能终端产品生产,5000平方米用于中京办公、11000平方米预留智能终端扩展用途,剩余部分用于公司原有业务的整合。本次变更FPCB建设项目即指此情况。

三、主要业务和构成情况

	营业收入	营业成本	毛利润	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利润比上年同期增减
分行业						
印制电路板	221,812,817.86	193,342,578.64	12,489,239.22	11,889	10,809	0.86%
分产品						

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动  
 适用  不适用  
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况  
 适用  不适用  
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况  
报告期内,公司严格按照2014年上半年的既定发展战略和经营计划,较好地完成了上半年的营业收入、利润等目标任务。

2.根据募集资金投资的工作,年产36万平方米的高密度互连(HDI)印制电路板项目(新型PCB产业项目)已于7月下旬分期进入试产阶段。

3.年产36万平方米的柔性印制电路板(FPCB)建设项目经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司董事会决定将印制电路板(PCB)产业项目“形成的”厂房建筑面积为7000平方米用于智能终端产品生产,5000平方米用于中京办公、11000平方米预留智能终端扩展用途,剩余部分用于公司原有业务的整合。本次变更FPCB建设项目即指此情况。

三、主要业务和构成情况

	营业收入	营业成本	毛利润	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利润比上年同期增减
分行业						
印制电路板	221,812,817.86	193,342,578.64	12,489,239.22	11,889	10,809	0.86%
分产品						

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动  
 适用  不适用  
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况  
 适用  不适用  
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况  
报告期内,公司严格按照2014年上半年的既定发展战略和经营计划,较好地完成了上半年的营业收入、利润等目标任务。

2.根据募集资金投资的工作,年产36万平方米的高密度互连(HDI)印制电路板项目(新型PCB产业项目)已于7月下旬分期进入试产阶段。

3.年产36万平方米的柔性印制电路板(FPCB)建设项目经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司董事会决定将印制电路板(PCB)产业项目“形成的”厂房建筑面积为7000平方米用于智能终端产品生产,5000平方米用于中京办公、11000平方米预留智能终端扩展用途,剩余部分用于公司原有业务的整合。本次变更FPCB建设项目即指此情况。

三、主要业务和构成情况

	营业收入	营业成本	毛利润	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利润比上年同期增减
分行业						
印制电路板	221,812,817.86	193,342,578.64	12,489,239.22	11,889	10,809	0.86%
分产品						

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动  
 适用  不适用  
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况  
 适用  不适用  
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况  
报告期内,公司严格按照2014年上半年的既定发展战略和经营计划,较好地完成了上半年的营业收入、利润等目标任务。

2.根据募集资金投资的工作,年产36万平方米的高密度互连(HDI)印制电路板项目(新型PCB产业项目)已于7月下旬分期进入试产阶段。

3.年产36万平方米的柔性印制电路板(FPCB)建设项目经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司董事会决定将印制电路板(PCB)产业项目“形成的”厂房建筑面积为7000平方米用于智能终端产品生产,5000平方米用于中京办公、11000平方米预留智能终端扩展用途,剩余部分用于公司原有业务的整合。本次变更FPCB建设项目即指此情况。

三、主要业务和构成情况

	营业收入	营业成本	毛利润	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利润比上年同期增减
分行业						
印制电路板	221,812,817.86	193,342,578.64	12,489,239.22	11,889	10,809	0.86%
分产品						

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动  
 适用  不适用  
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况  
 适用  不适用  
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况  
报告期内,公司严格按照2014年上半年的既定发展战略和经营计划,较好地完成了上半年的营业收入、利润等目标任务。

2.根据募集资金投资的工作,年产36万平方米的高密度互连(HDI)印制电路板项目(新型PCB产业项目)已于7月下旬分期进入试产阶段。

3.年产36万平方米的柔性印制电路板(FPCB)建设项目经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司董事会决定将印制电路板(PCB)产业项目“形成的”厂房建筑面积为7000平方米用于智能终端产品生产,5000平方米用于中京办公、11000平方米预留智能终端扩展用途,剩余部分用于公司原有业务的整合。本次变更FPCB建设项目即指此情况。

三、主要业务和构成情况

	营业收入	营业成本	毛利润	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利润比上年同期增减
分行业						
印制电路板	221,812,817.86	193,342,578.64	12,489,239.22	11,889	10,809	0.86%
分产品						

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动  
 适用  不适用  
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况  
 适用  不适用  
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况  
报告期内,公司严格按照2014年上半年的既定发展战略和经营计划,较好地完成了上半年的营业收入、利润等目标任务。

2.根据募集资金投资的工作,年产36万平方米的高密度互连(HDI)印制电路板项目(新型PCB产业项目)已于7月下旬分期进入试产阶段。